

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ ）
参与单位名称	财通资管、大和资本、中泰证券、广发证券、彤源投资、国海富兰克林、明润投资、瑞信、中金、寻常投资、少伯资产
时间	2020年11月11日~11月25日
地点	中国（上海）自由贸易试验区碧波路690号2号楼304室
公司接待人员姓名	公司副总经理兼董事会秘书：王珏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流的主要问题及答复：</p> <p>问：公司新的募投项目 Wi-Fi 6 FEM 还会在 CMOS 工艺么？ 答：多种工艺我们目前都在评估中。</p> <p>问：公司目前 Wi-Fi 6 芯片的研发进展如何？ 答：我们预计明年会发布 Wi-Fi 6 芯片产品。</p> <p>问：公司从去年到现在，发布了很多招聘计划，今明年公司在招聘这块，计划是什么样？ 答：公司在招募各种领域的人才，也会为研发人员配有股权激励计划。硬件和软件人才都需要。目前已经有近 500 人的规模了，其中 75% 以上为研发人员。</p> <p>问：公司是否会针对某个行业应用来做定制？ 答：我们做通用型的芯片，以及通用型的软件方案，下游客户觉得这个方案可以使用在自己的行业领域中，就会把它二次开发成自己的行业应用，我们会做相应的支持，但不会在一开始就把自己限定在面向某个行业，这样我们的市场空间才会更大。</p> <p>问：Wi-Fi FEM 产品会做集成么？</p>

答： 由于 Wi-Fi 6 的频段要扩大至 7.125GHz，所以射频要求高的产品会以 Wi-Fi 6 FEM 分立形式存在。但在低端产品线上也会有集成入芯片的。我们都会做。

问： 公司产品的成本还有下降空间么？

答： 我们通过芯片设计上的进一步研发，继续提升芯片产品的性价比。我们已经发布的新 ESP32-C3 芯片，对比之前的 ESP8266 芯片，增加了低功耗蓝牙 5.0 功能，射频和低功耗方面都有更好的性能表现，并且提供更大的内存，有 400KB SRAM，可满足大多数开发者的使用。

问： 公司产品海外销售比重如何？疫情的反复是否会影响？

答： 直接销售预计为 20%，间接销售的比重会更高，下游客户有相当一部分会出口。虽然疫情有所反复，但这和上半年时的突然冰冻状态已经不同，各公司都已经做好了针对疫情的生产预案，我们的海外销售没有受到影响。我们在海外的品牌影响力是在持续扩大的。

问： 下一步我们的芯片规划是怎样的？

答： 我们明年会有 Wi-Fi 6 芯片产品问世，还会有更多不同技术组合的产品线发布。我们今年花了大量时间在基础研发上，做了很多技术创新。在不断的尝试中，解决了很多研发中的问题，所以最初的几项产品计划被延期了，但每一次问题的解决都意味着我们还没发布的产品都得到了优化的机会。明年上半年应该会是成果爆发的一年。

问： 公司的管理风格是怎样的？我们知道有才的人往往都很有个性，有人不服管理的情况怎么办？

答： 如果是人品问题，那是公司的红线。如果是技术上的不同意见，我们很鼓励讨论。我们的公司管理是很直接的，一个议题，不同团队站在各自的专业角度会有不同的看法，只有直接的沟通，才能让团队更全面地理解问题。